

WF6317

WF6317

高活性力型、低揮発/高耐熱、ボールはんだ付け用 水溶性フラックス

A superactive low-volatile/high heat-resistant water-soluble flux for ball soldering

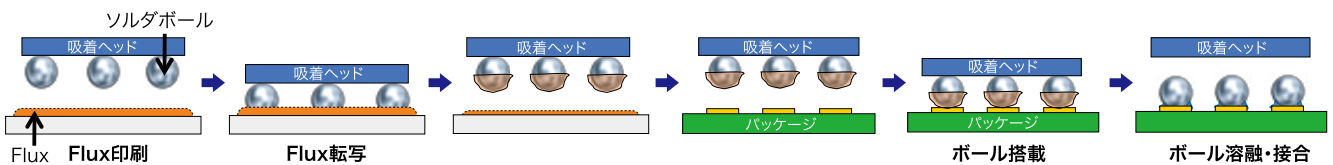
特長

- 低粘度で高いタッキング力がボール保持力を安定化し、良好なはんだ濡れ性も約束
- 250℃リフローのPb-Freeに対応した、洗浄が容易な水溶性フラックス
- 低揮発性フラックスの採用で、リフロー炉の汚染を防止抑制

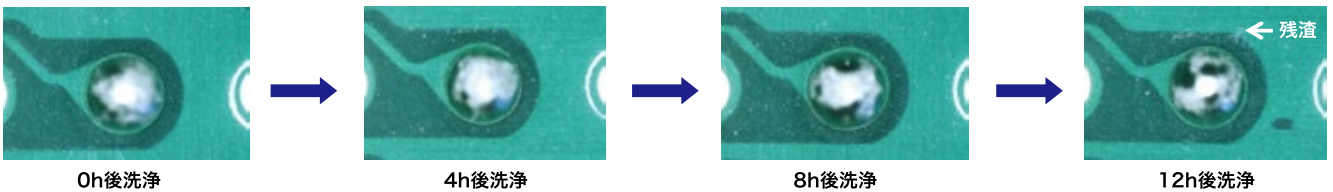


仕様

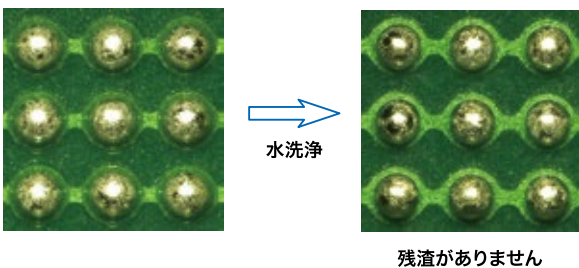
- 良好なスキージング性とボール保持力で、ソルダボールを実装



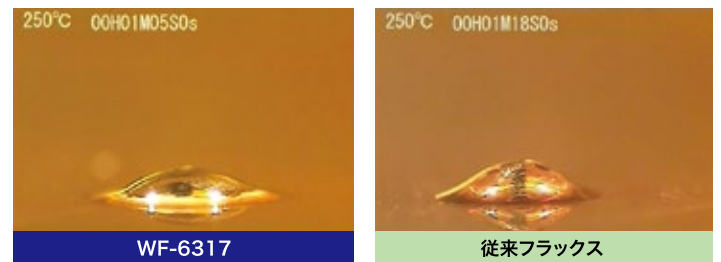
- 実装後8時間以内であれば、水洗浄でもフラックス残渣を除去



- 40℃の温水洗浄でフラックス残渣ゼロ



- Cu-OSP基板でも良好な濡れ性を有す



- 低揮発性フラックスの採用で、リフロー炉の汚染を抑制

